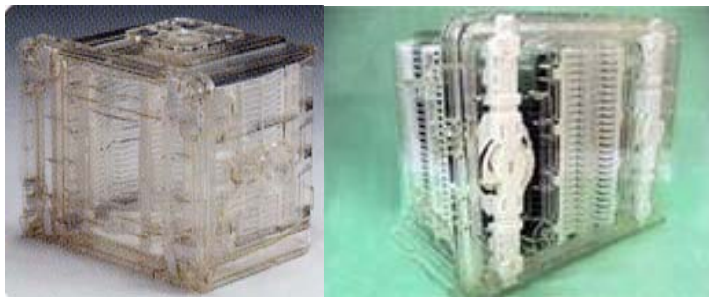


# ミライアル株式会社 2008年1月期決算説明資料

2008年3月14日





# 2008年1月期決算概要



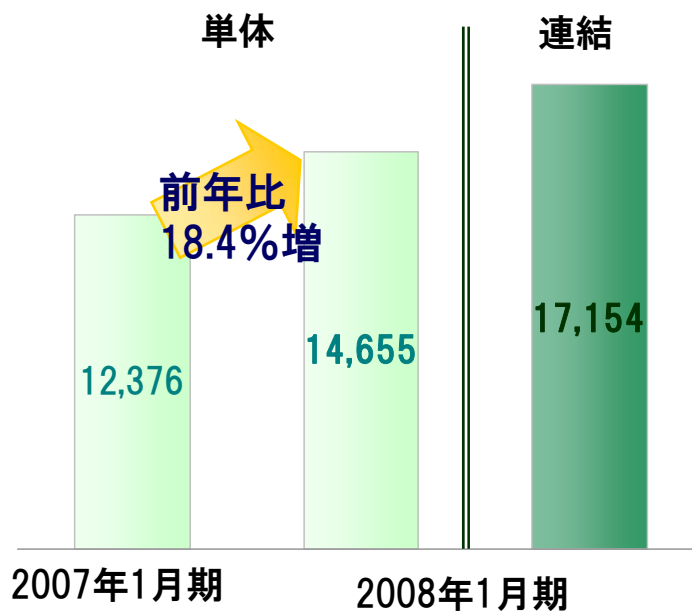
# 売上高・経常利益



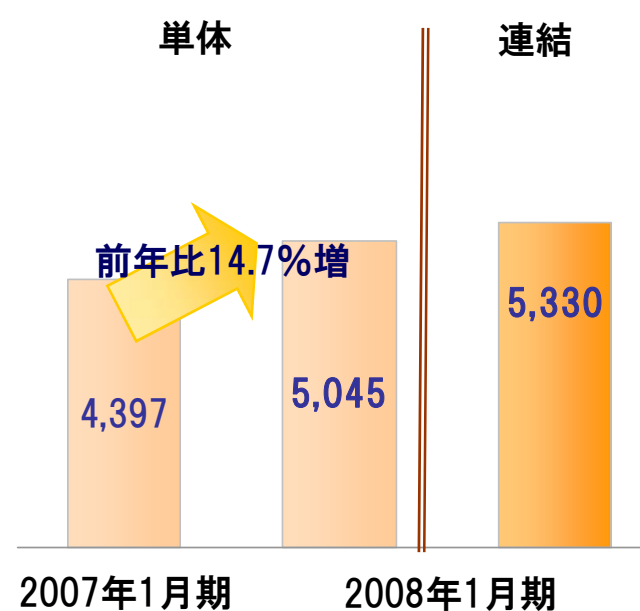
2008年1月期決算実績

売上高・経常利益ともに順調に推移致しました

### 売上高 (単位:百万円)



### 経常利益 (単位:百万円)



	売上高		経常利益	
	単体	連結	単体	連結
当初(3/15)	15,000	17,995	4,715	4,767
上方修正(6/15)	15,347	18,197	5,129	5,358
下方修正(12/14)	14,500	16,900	4,760	5,000



## 売上高

- 半導体関連製品事業の上期は順調に推移したものの、下期は予想より需要が低調
- 子会社の成形機事業は計画より受注が減少

## 経常利益

- 売上高の減少に伴う利益の減少
- 半導体関連製品事業の大型設備投資に伴う減価償却費の会計処理方法の変更の影響



# 損益計算書・事業別売上高(単体)



2008年1月期決算実績

## 損益計算書

(単位:百万円・%)

	2007年1月期			2008年1月期		
	金額	構成比	前期増減率	金額	構成比	前期増減率
売上高	12,376	100.0	40.3	14,655	100.0	18.4
売上総利益	5,963	48.2	42.4	6,656	45.4	11.6
販管費	1,565	12.7	26.0	1,646	11.2	5.2
営業利益	4,397	35.5	49.4	5,010	34.2	13.9
経常利益	4,397	35.5	51.2	5,045	34.4	14.7
税引前(当期)純利益	4,389	35.4	50.0	5,058	34.5	15.2
(当期)純利益	2,656	21.4	45.5	3,035	20.7	14.2
設備投資	1,665			2,963		
減価償却	687			1,182		

## 事業別売上高

	2007年1月期			2008年1月期		
	金額	構成比	前期増減率	金額	構成比	前期増減率
半導体関連製品	11,387	92.0	44.8	14,031	95.7	23.2
その他	989	8.0	3.5	623	4.3	△37.0
合計	12,376	100.0	40.3	14,655	100.0	18.4



# 損益計算書・事業別売上高(連結)



2008年1月期決算実績

## 損益計算書

(単位:百万円・%)

	2007年1月期			2008年1月期		
	金額	構成比	前期増減率	金額	構成比	前期増減率
売上高	-	-	-	17,154	100.0	-
売上総利益	-	-	-	7,379	43.0	-
販管費	-	-	-	2,340	13.6	-
営業利益	-	-	-	5,038	29.4	-
経常利益	-	-	-	5,330	31.1	-
税引前(当期)純利益	-	-	-	5,258	30.7	-
(当期)純利益	-	-	-	3,196	18.7	-

## 事業別売上高

	2007年1月期			2008年1月期		
	金額	構成比	前期増減率	金額	構成比	前期増減率
プラスチック成形事業	-	-	-	14,655	85.4	-
半導体関連	-	-	-	14,031	81.7	-
その他	-	-	-	623	3.7	-
成形機事業	-	-	-	2,498	14.6	-
合計	-	-	-	17,154	100.0	-



# 貸借対照表(単体)



2008年1月期決算実績

## 貸借対照表

(単位:百万円・%)

	2007年1月期		2008年1月期		
	金額	構成比	金額	構成比	増減
流動資産	8,311	50.6	8,381	47.1	70
現金及び預金	4,274		4,494		220
受取手形及び売掛金	3,071		2,709		△362
棚卸資産	793		889		96
その他	171		288		116
固定資産	8,109	49.4	9,421	52.9	1,311
有形固定資産	5,083		6,472		1,388
その他	3,025		2,949		△76
資産合計	16,420	100.0	17,802	100.0	1,382
流動負債	4,524	27.6	3,602	20.2	△921
支払手形及び買掛金	1,520		1,402		△118
一年以内返済予定長期借入金	334		251		△83
その他	2,668		1,948		△719
固定負債	1,666	10.1	1,421	8.0	△245
長期借入金	1,266		1,015		△251
その他	399		405		6
負債合計	6,190	37.7	5,024	28.2	△1,166
純資産合計	10,230	62.3	12,778	71.8	2,548
負債及び純資産合計	16,420	100.0	17,802	100.0	1,382



# 貸借対照表(連結)



2008年1月期決算実績

## 貸借対照表

(単位:百万円・%)

	2007年1月期		2008年1月期		
	金額	構成比	金額	構成比	増減
<b>流動資産</b>	10,456	54.1	10,822	51.3	366
現金及び預金	4,717		5,420		703
受取手形及び売掛金	3,811		3,540		△271
棚卸資産	1,214		1,559		344
その他	713		303		△410
<b>固定資産</b>	8,888	45.9	10,275	48.7	1,387
有形固定資産	6,778		8,154		1,375
その他	2,109		2,121		11
<b>資産合計</b>	19,344	100.0	21,098	100.0	1,753
<b>流動負債</b>	4,923	25.5	4,140	19.6	△783
支払手形及び買掛金	1,578		1,503		△75
一年以内返済予定長期借入金	474		365		△109
その他	2,870		2,271		△598
<b>固定負債</b>	3,387	17.5	2,826	13.4	△560
長期借入金	1,766		1,400		△365
その他	1,620		1,425		△195
<b>負債合計</b>	8,310	43.0	6,966	33.0	△1,344
<b>純資産合計</b>	11,033	57.0	14,132	67.0	3,098
<b>負債及び純資産合計</b>	19,344	100.0	21,098	100.0	1,753



# キャッシュフロー(連結)



2008年1月期決算実績

## キャッシュフロー(連結)

(単位:百万円)

	2007年1月期	2008年1月期	増減
営業活動によるキャッシュフロー	3,576	3,761	184
投資活動によるキャッシュフロー	△2,799	△1,900	899
財務活動によるキャッシュフロー	△818	△933	△115
現金及び現金同等物期末残高	4,393	5,320	926

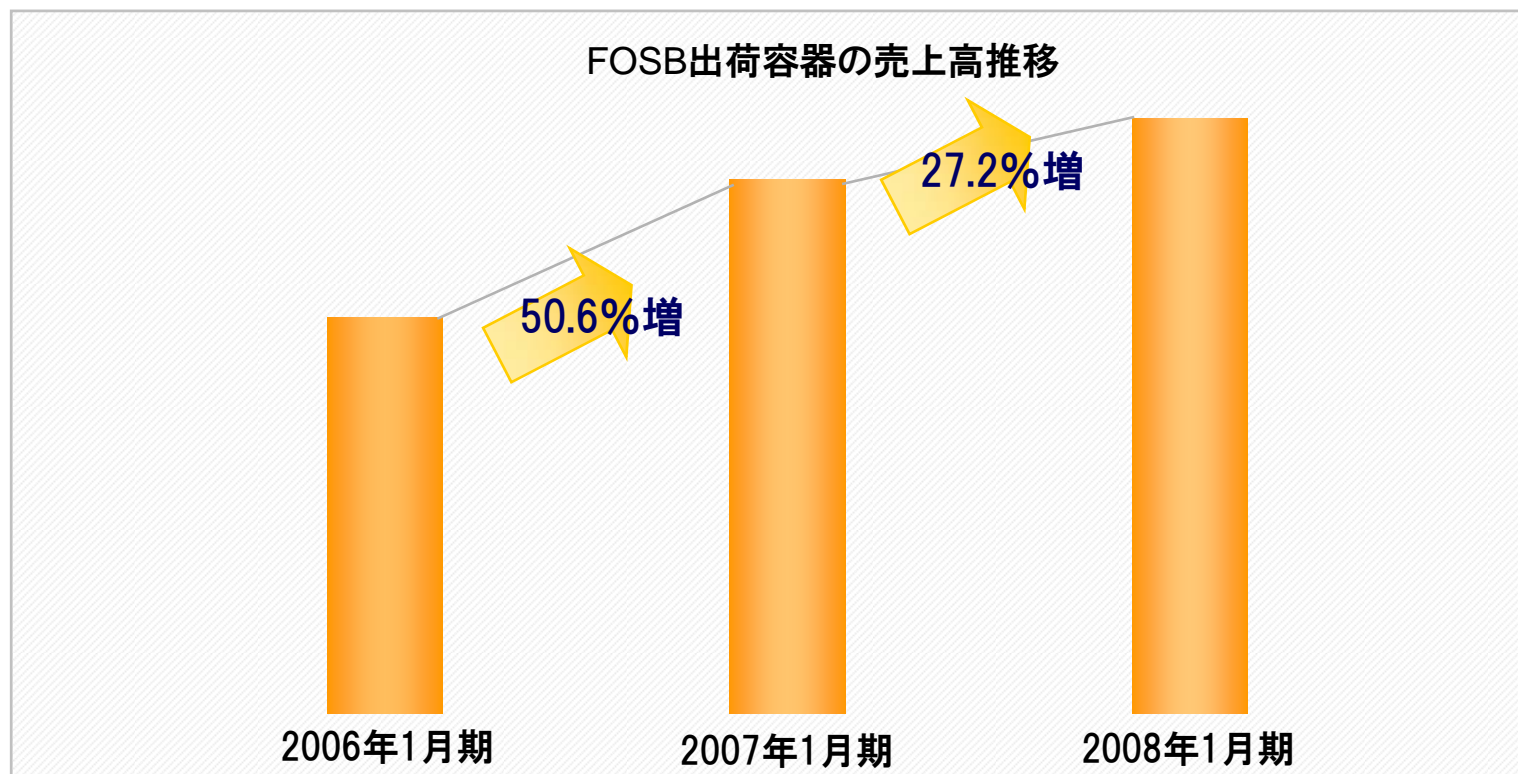


## ポイント①FOSB 販売順調

2008年1月期決算実績



- 下期以降の出荷調整があったものの、引き続き販売数量は順調に推移
- 今期は売上高前期対比27.2%増を達成



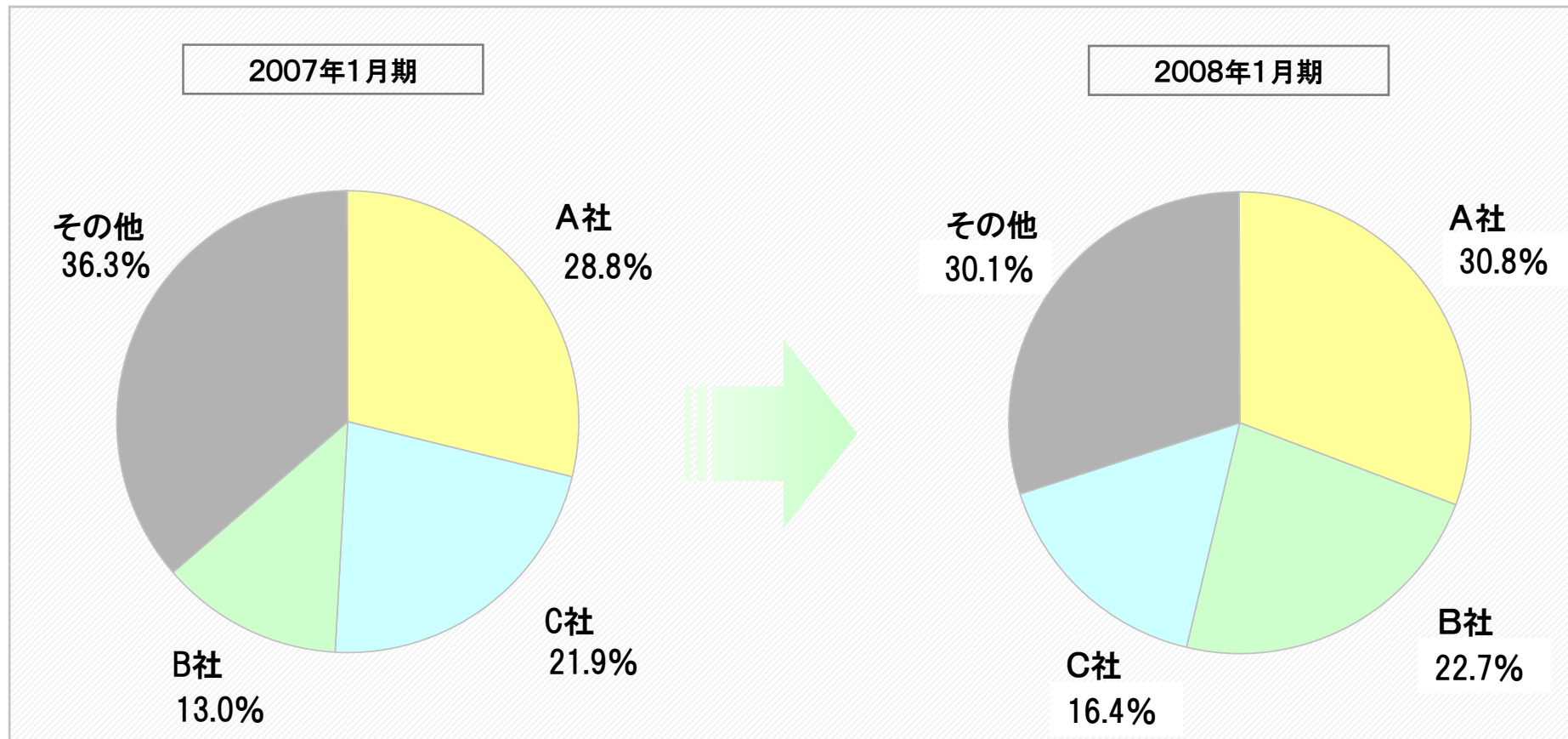


## ポイント②主要顧客層の変化

2008年1月期決算実績



### 主要顧客の売上高シェア(単体)



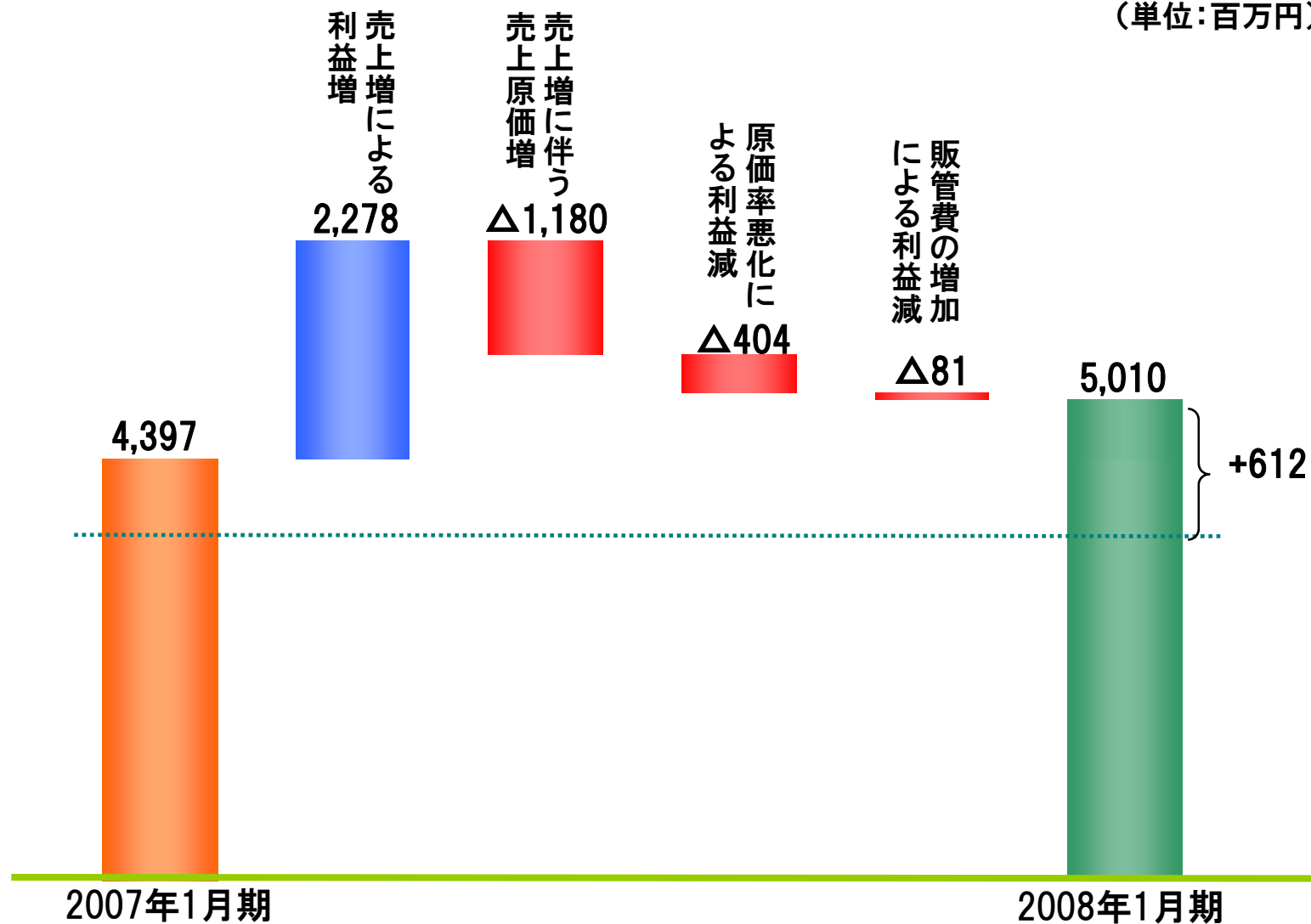


# ポイント③営業利益増減要因分析(単体)



2008年1月期決算実績

(単位:百万円)





## 2009年1月期業績予想



# 損益計算書・事業別売上高(単体)



2009年1月期業績予想

## 損益計算書

(単位:百万円・%)

	2008年1月期			2009年1月期(予)		
	金額	構成比	前期増減率	金額	構成比	前期増減率
売上高	14,655	100.0	18.4	16,220	100.0	10.7
売上総利益	6,656	45.4	11.6	6,890	42.5	3.5
販管費	1,646	11.2	5.2	1,709	10.5	3.8
営業利益	5,010	34.2	13.9	5,180	31.9	3.4
経常利益	5,045	34.4	14.7	5,178	31.9	2.6
税引前(当期)純利益	5,058	34.5	15.2	5,178	31.9	2.4
(当期)純利益	3,035	20.7	14.2	3,114	19.2	2.6

## 事業別売上高

	2008年1月期			2009年1月期(予)		
	金額	構成比	前期増減率	金額	構成比	前期増減率
半導体関連製品	14,031	95.7	23.2	15,657	96.5	11.6
その他	623	4.3	△37.0	562	3.5	△9.9
合計	14,655	100.0	18.4	16,220	100.0	10.7



# 損益計算書・事業別売上高(連結)



2009年1月期業績予想

## 損益計算書

(単位:百万円・%)

	2008年1月期			2009年1月期(予)		
	金額	構成比	前期増減率	金額	構成比	前期増減率
売上高	17,154	100.0	-	19,220	100.0	12.0
売上総利益	7,379	43.0	-	7,640	39.8	3.5
販管費	2,340	13.6	-	2,369	12.3	1.2
営業利益	5,038	29.4	-	5,270	27.4	4.6
経常利益	5,330	31.1	-	5,372	28.0	0.8
税引前(当期)純利益	5,258	30.7	-	5,368	27.9	2.1
(当期)純利益	3,196	18.7	-	3,267	17.0	2.2

## 事業別売上高

	2008年1月期			2009年1月期(予)		
	金額	構成比	前期増減率	金額	構成比	前期増減率
プラスチック成形事業	14,655	85.4	-	16,220	84.4	10.7
半導体関連	14,031	81.7	-	15,657	81.5	11.6
その他	623	3.7	-	562	2.9	△9.9
成形機事業	2,498	14.6	-	3,000	15.6	20.0
合計	17,154	100.0	-	19,220	100.0	12.0

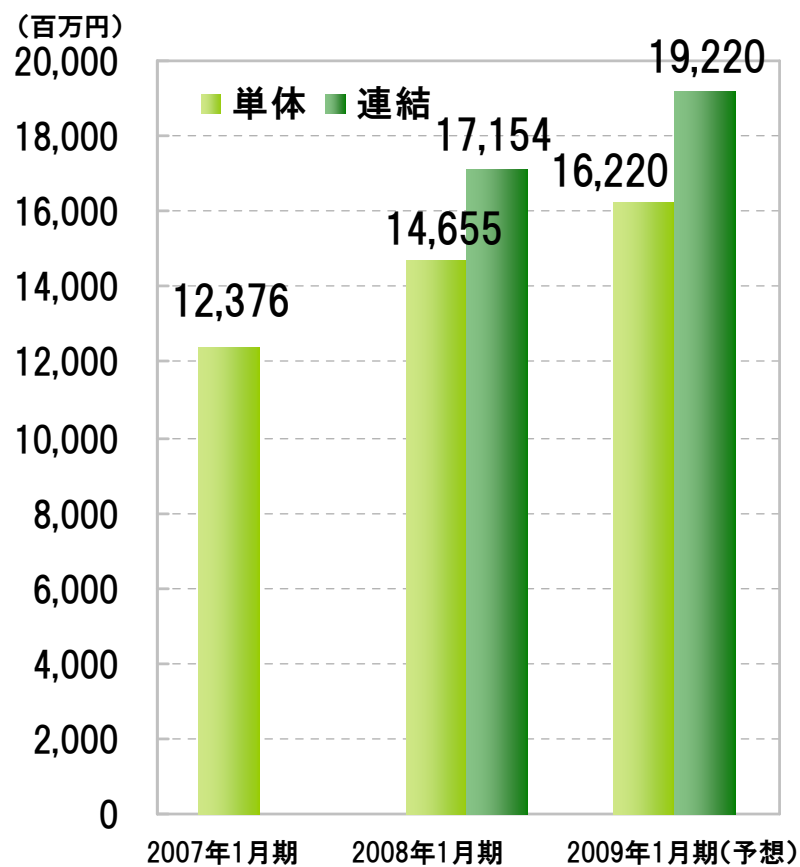


# 業績推移

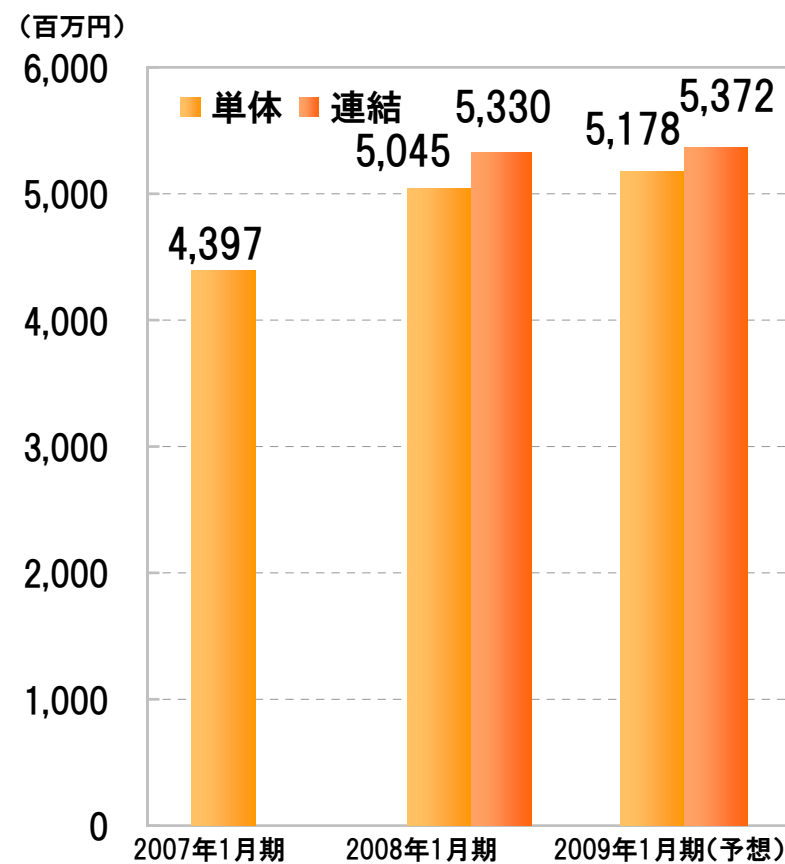


2009年1月期業績予想

## 売上高推移



## 経常利益推移



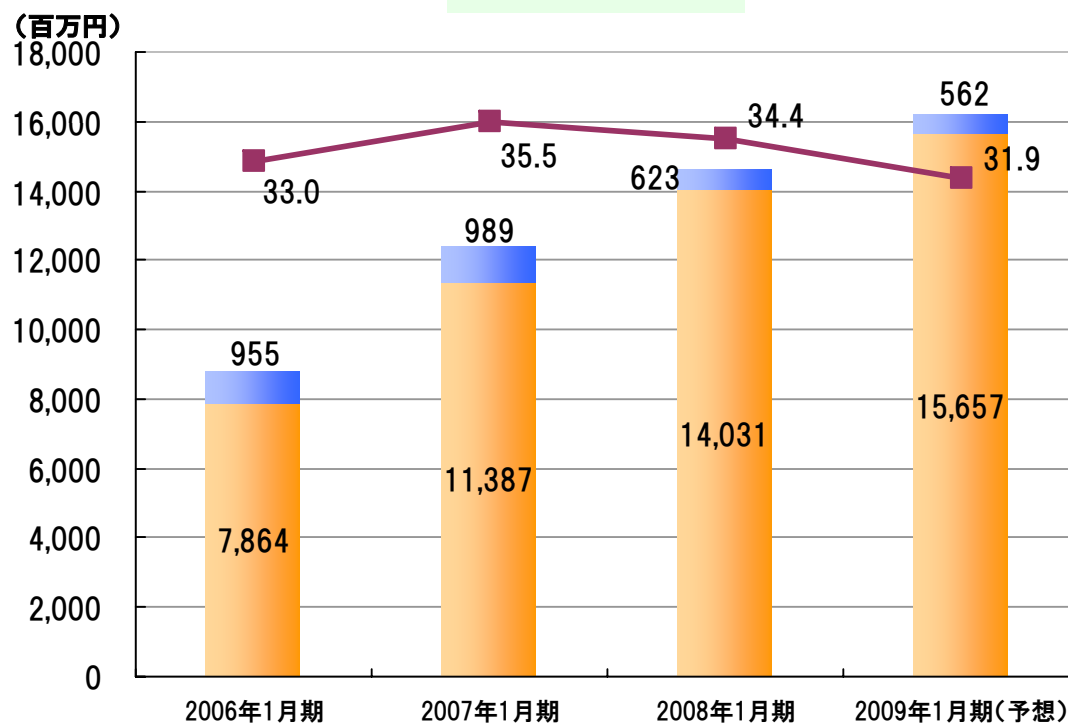


# 業績推移(事業別)



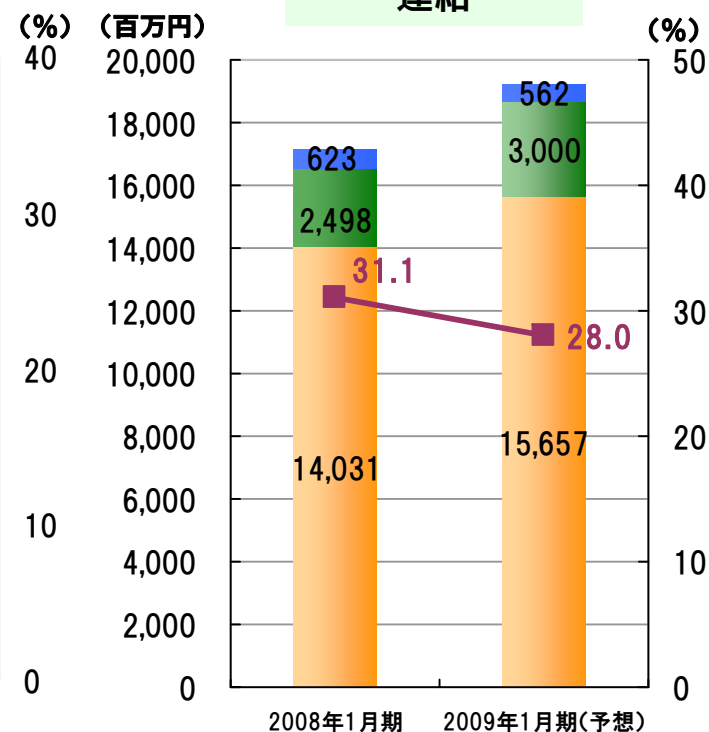
2009年1月期業績予想

### 単体



■ 半導体関連製品 
 ■ その他製品 
 ■ 経常利益率

### 連結



■ 半導体関連製品 
 ■ 成形機 
 ■ その他製品 
 ■ 経常利益率

※フルイドシステム製品については、比率が低くなったため、「その他製品」に含めます。

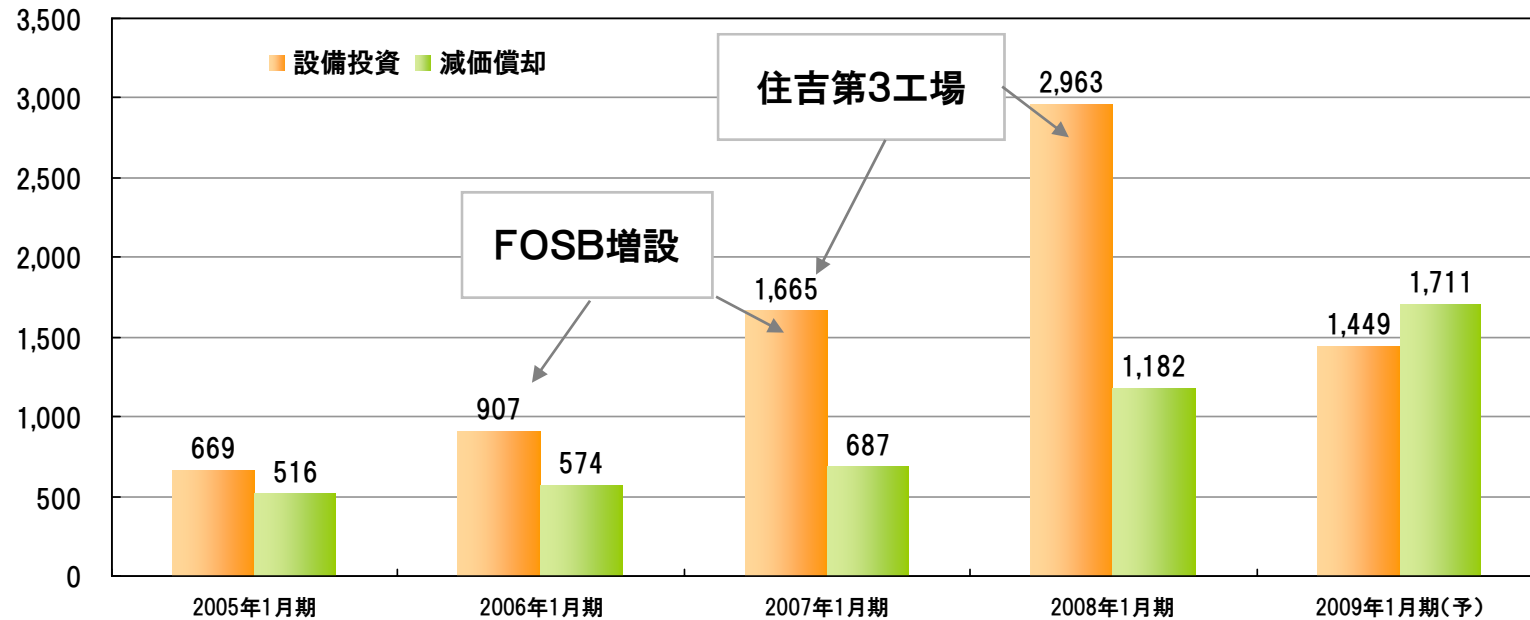


# 設備投資と減価償却の推移(単体)



2009年1月期業績予想

### 設備投資と減価償却の推移(単体)



		2005年1月期	2006年1月期	2007年1月期	2008年1月期	2009年1月期(予)
設備投資	単体	669	907	1,665	2,963	1,449
減価償却	単体	516	574	687	1,182	1,711



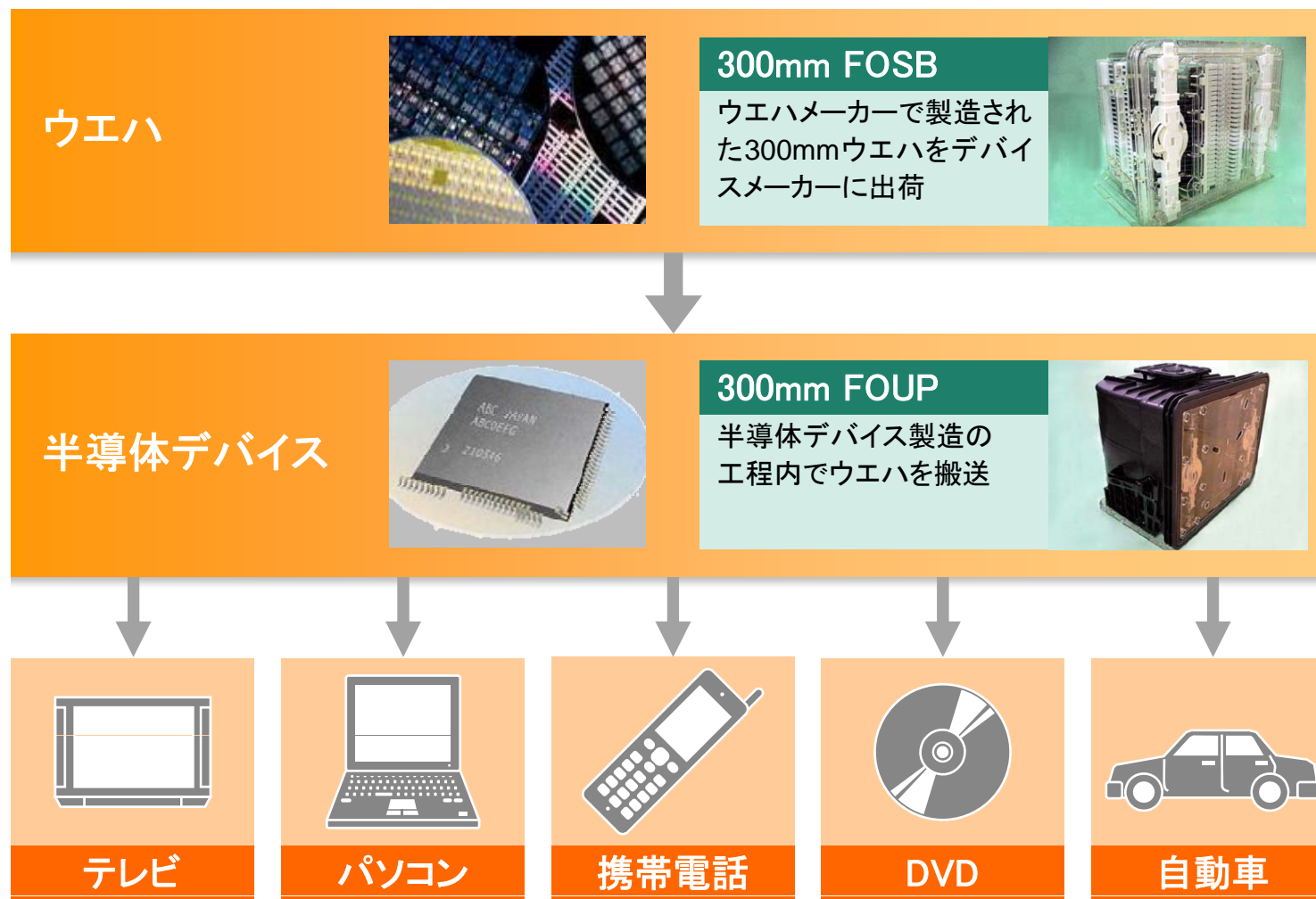
# 今後の事業戦略



# 業界環境①



今後の事業戦略



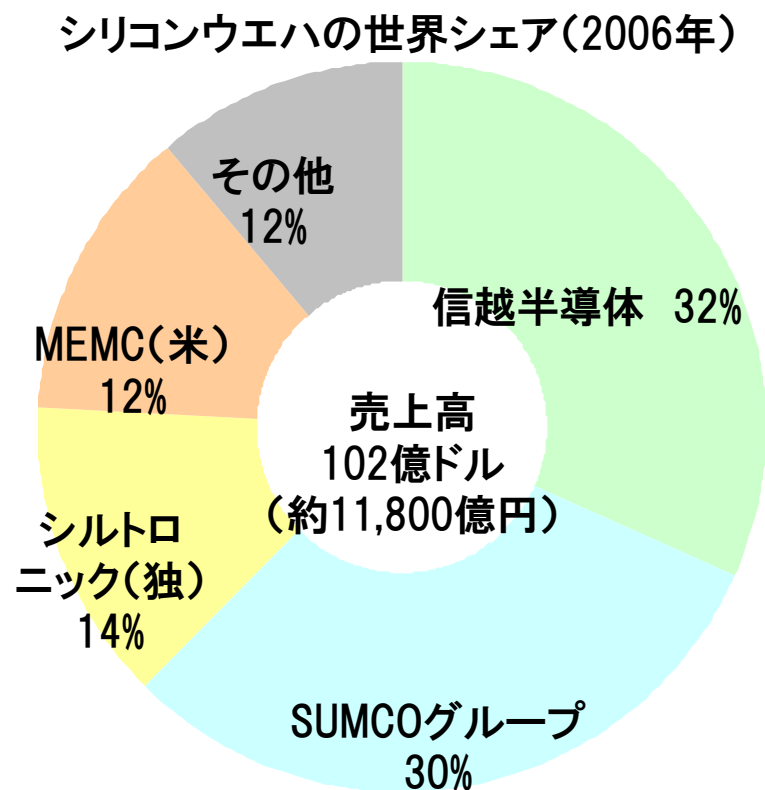


## 業界環境②

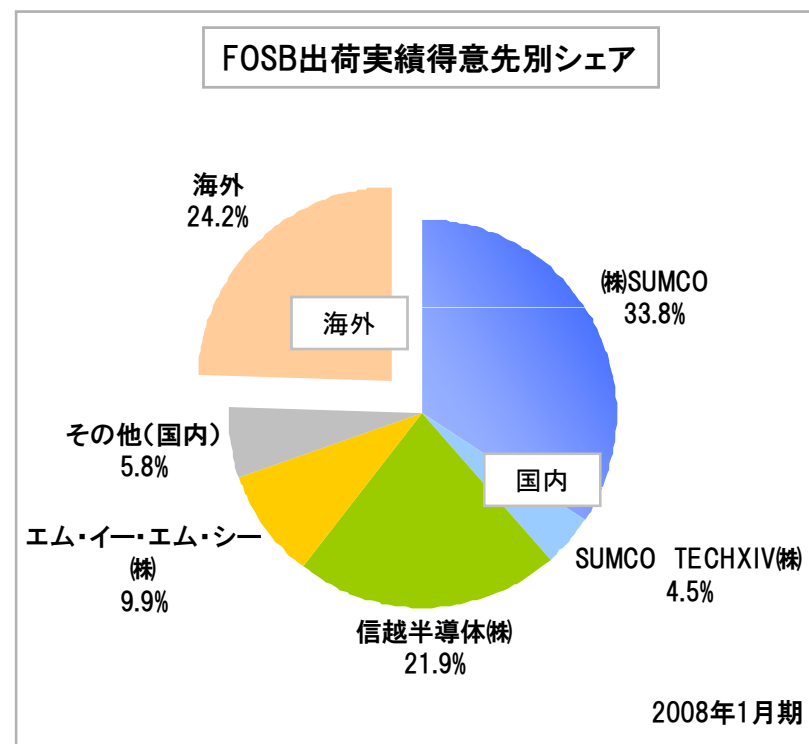


今後の事業戦略

### シリコンウエハの世界生産の動向 ～日本での生産が7割～



出所:弊社推測



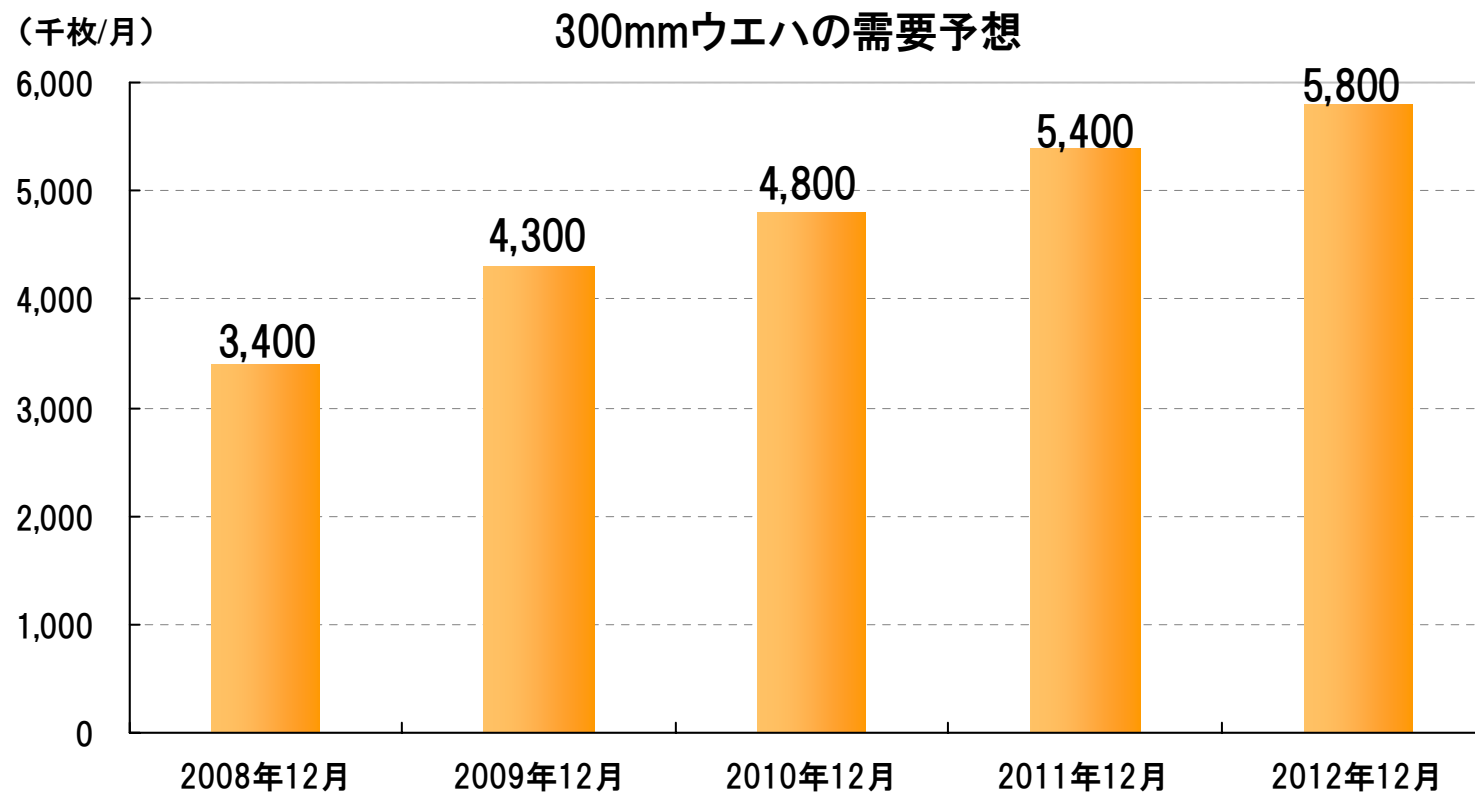


## 業界環境③



今後の事業戦略

300mmウエハは今後も増加傾向が続くと予測



出所: 弊社推測

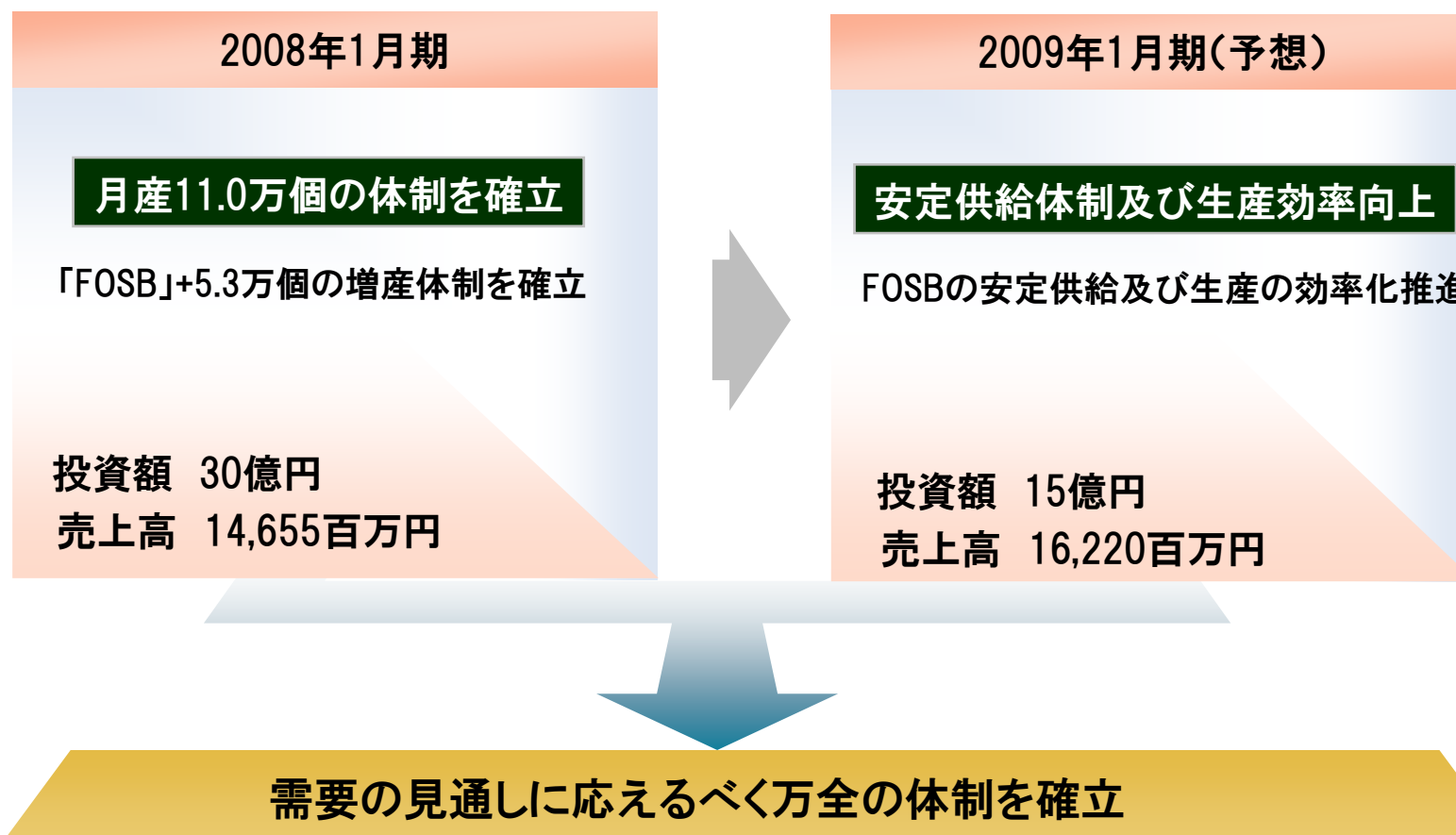


## 設備を増強し、供給体制を強化①

今後の事業戦略



来年度はコストダウンを視野に合理化・品質向上を目指した設備投資を実施





## 設備を増強し、供給体制を強化②

今後の事業戦略



生産する製品を工場ごとに専用化することで効率化・コスト削減を図る

### 住吉工場(第一工場)

- 200mmウエハ出荷容器、300mm工程内容器FOUPを生産
  - 200mmウエハ出荷容器: 月産20,000個
  - 300mm工程内容器FOUP: 月産20,000個

### 住吉工場(第二工場)

- 300mmManual FOSBを中心に300mm関連製品を生産
  - 300mmManual FOSB: 月産50,000個

### 住吉工場(第三工場)

- 300mmAuto Door FOSBを専用で生産
- 空気の流れを制御してクリーン化をはかり、空調管理された成形環境でより安定した品質管理が可能に
  - 300mmAuto Door FOSB: 月産60,000個



## 子会社の販売力強化

今後の事業戦略



### 子会社である山城精機製作所が東芝機械と資本提携

- 技術・製造部門の連携を深め、次世代汎用縦型射出成形機の開発を促進
- 電動サーボ縦型成形機の市場投入、及び東芝機械の内外販売網の活用により、更なる販売増を計画し、事業拡大を図る

### 山城精機について

縦型射出成形機の製造販売に特化した創業半世紀の専門メーカー。  
各種インサート成形分野では山城ブランドの技術と実績を誇り、電子分野のフープ成形機、プリンタ業界の液状シリコンゴム成形機を始め、先端エンジニアリングを駆使した成形システムを開発。物づくり業界の発展に大きく貢献。



# 新製品の開発 ～ミライアルの新たな展開

今後の事業戦略



最先端のニッチを目指して新製品を展開することを目指す

## 半導体事業分野の強化

機能性プラスチック成形とクリーン化技術に磨きをかけます

- 高精細化に対応した容器品質の強化
- 次世代ウエハ収納容器への取り組み

## 新事業分野への展開

機能性プラスチック成形とクリーン化技術を活用します

- 光分野、バイオ分野、エネルギー分野への展開
- 環境に優しい事業分野への取り組み



本日はありがとうございました



**「ミライアルの未来」  
明日に向かって  
「未来を見つめ」「未来を考え」「未来を創る」  
夢と創造に挑戦**

IR問い合わせ窓口

ミライアル株式会社 経理部

電話 : 03-3986-3782      FAX : 03-3986-3853  
E-Mail : ir-m@miraial.co.jp

<将来見通し等に関する注意事項>

本資料につきましては投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。

本資料における、将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。また、将来における当社の業績が、現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、ご利用ください。

また、業界等に関する記述につきましても、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。

本資料は、投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合においても、お客様ご自身のご判断と責任においてご利用されることを前提にご提示させていただくものであり、当社はいかなる場合においてもその責任を負いません。